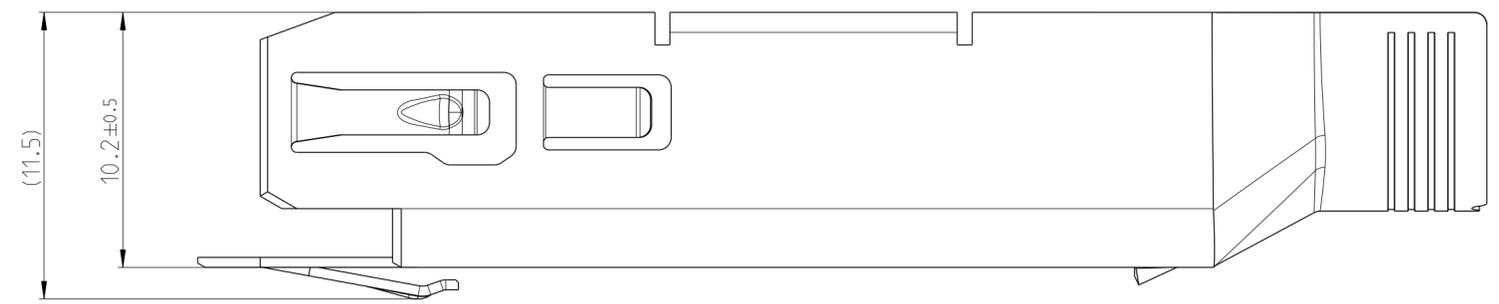
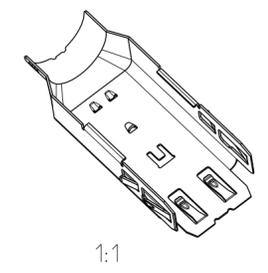
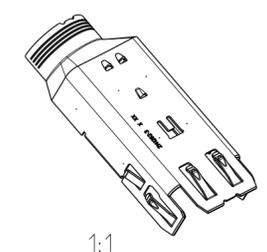
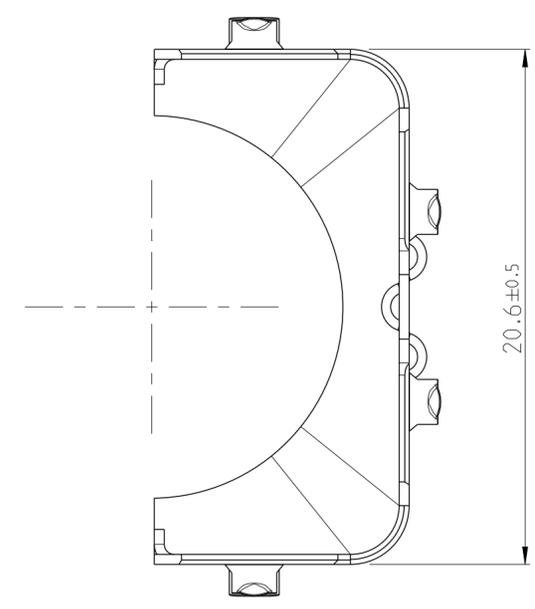
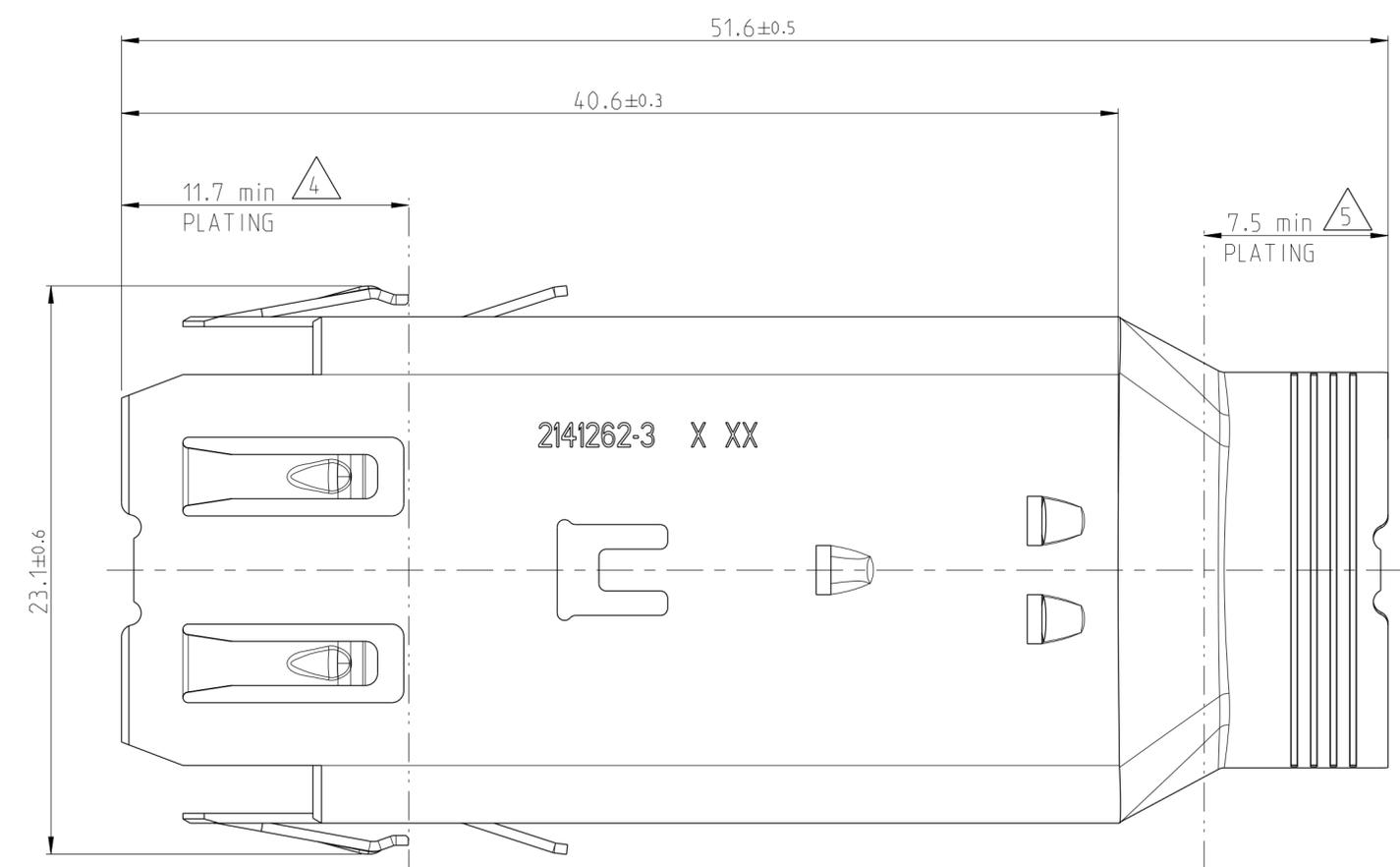


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION 2011
 © COPYRIGHT 2011 ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | | DIST | | REVISIONS | | | |
|-----|-----|--|--|-----------|-----|------|--|
| P | LTR | DESCRIPTION | | DATE | DWN | APVD | |
| B3 | | SURFACE 'ALT. COMPLETE Ag OVER Ni' added | | 12FEB2014 | RSC | AKE | |
| C | | NEW PLATING | | 09NOV2015 | RSC | FWI | |
| D | | SMALL SERIES SHEET 2/2 OBSOLETE | | 13JAN2017 | RSC | KKI | |
| D1 | | UPDATED PART 2141262-3 REVISION TO B | | 29OCT2018 | SCK | TS | |



| NOTE Bem. | FEATURE Merkmal | TE-PART-NO. Teil-Nr. |
|-----------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | KIT DRAWING SEE KIT Zeichnung siehe | 2287490 |
| 2 | PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez. | 108-94264 |
| 3 | APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez. | 114-94100 |

| TE - PART-NO. | REV | DESCRIPTION | MATERIAL | WEIGHT [g] | SURFACE | PACKAGING |
|---------------|---------|-------------------------|----------|------------|---|-----------------|
| 2141262-3 | D1 B | EMC SHIELD, LOOSE PIECE | CuNiSi | 6.118 | - BASIS NI PLATED Grundbeschichtung Ni - Ag (OVER Ni) PLATED Area Beschichtungsbereich Ag (über Ni) △4 - Sn (OVER Ni) PLATED Beschichtungsbereich Sn (über Ni) △5 | LAYER PACKAGING |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

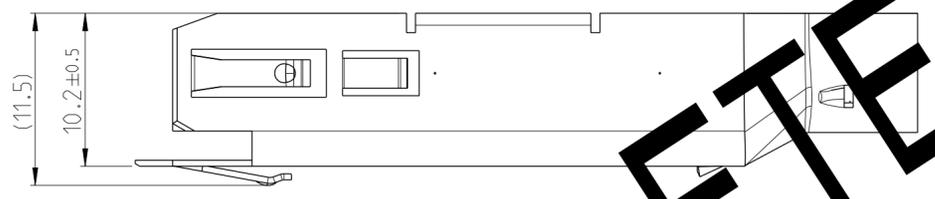
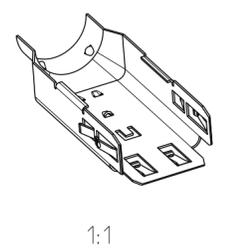
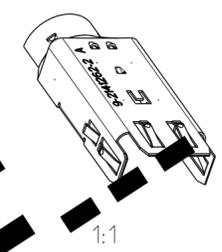
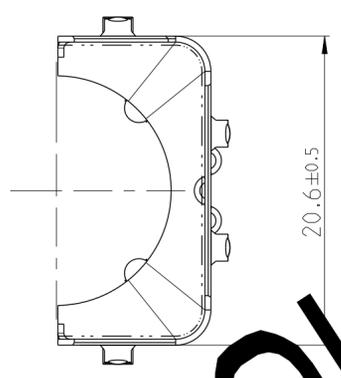
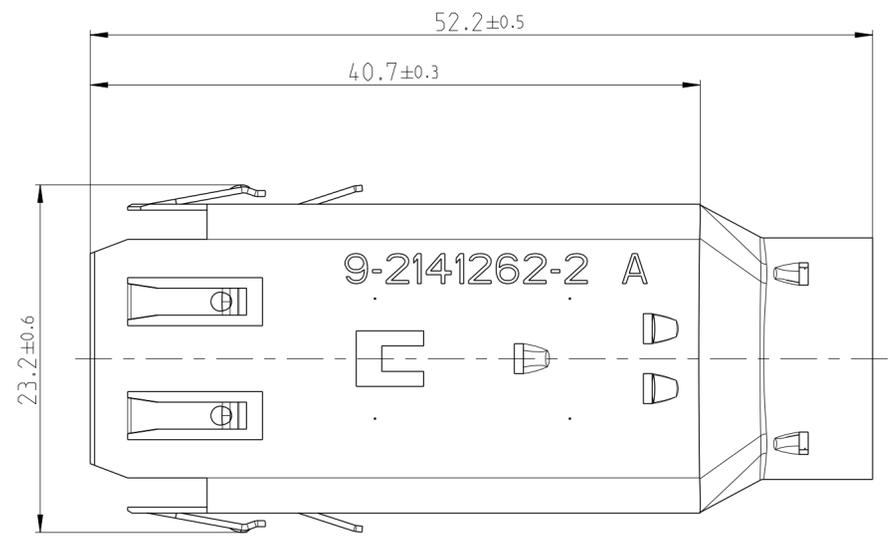
| | | | |
|----------------|--|---|-------------------------------|
| DIMENSIONS: mm | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | DWN Vishwa A 07FEB2011 | TE Connectivity |
| | 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±° FINISH | CHK U.Hoepfner 28APR2011 APVD T.Reissneger 04MAY2011 | |
| MATERIAL SEE | | NAME EMC SHIELD, SOCKET HOUSING | |
| | | SIZE A2 | RESTRICTED TO |
| | | WEIGHT SEE TABLE A2 | |
| | | CUSTOMER DRAWING | SCALE 5:1 SHEET 1 OF 2 REV D1 |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 © COPYRIGHT 2011

RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG
 2011-
 ALL RIGHTS RESERVED.
 ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
 PASSEND ZU:
 2141259

| LOC | DIST | P | LTR | REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|-----|------|---|-----|--|-------------|-----|------|
| | | | | PROJEKT NR.: - | SEE SHEET 1 | - | - |



--- OBSOLETE --- OBSOLETE ---

NOTES:

Bemerkungen:

- 1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- 2 PACKAGING: LAYER IN CORRUGATED BOX
Verpackung: Lagenweise in Karton

| NOTE Bem. | FEATURE Merkmal | TE-PART-NO. Teil-Nr. |
|--------------|--|-------------------------|
| 3 | ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe | 114-94100-1 |
| 4 | PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez. | 108-94264 |
| 5 | APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez. | 114-94100 |

| TE - PART-NO. | REV | DESCRIPTION | MATERIAL | WEIGHT [g] | SURFACE |
|---------------|-----|----------------------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 9-2141262-2 | A | EMC SHIELD, SOCKET HOUSING | CuNiSi | 6.118 | Ag over Ni Versilbert ueber Ni |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
 DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
 ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT GEMEIN, SIND VORBEHALTEN.
 DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

TOLERANCING ISO 8015
 TOLERIERUNG ISO 8015

DWN Vishwa A 07FEB2011
 CHK U.Hoepfner 28APR2011
 APVD T.Reissneger 04MAY2011

NAME EMC SHIELD, SOCKET HOUSING

SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-2141262 RESTRICTED TO NUR FUER

SCALE MASSSTAB 5:1 SHEET BLATT 2 OF VON 2 REV 01

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9